DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2006 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0003828240

WPI ACC NO: 1986-283113/ XRAM Acc No: C1986-122667 XRPX Acc No: N1986-211235

Semiconductor device for picture display - has thin light shield layer and insulation layer on capacitor electrodes (J5 3.2.82)

Patent Assignee: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD (MATU)

Patent Family (2 patents, 1 countries)

Patent Application

 Number
 Kind
 Date
 Number
 Kind
 Date
 Update

 JP 1986043712
 B
 19860929
 JP 198095397
 A
 19800711
 198643
 B

 JP 57020778
 A
 19820203
 JP 198095397
 A
 19800711
 198643
 E

Priority Applications (no., kind, date): JP 198095397 A 19800711

Patent Details

Number Kind Lan Pg Dwg Filing Notes
JP 1986043712 B JA 7 0

Alerting Abstract JP B

Semiconductor device has thin layer for light shield and insulation layer formed on electrodes of capacitors and transistors connected to the capacitors in liq. crystal cell. Useful for liq. crystal type matrix panel. (J57020778-A)

Title Terms /Index Terms/Additional Words: SEMICONDUCTOR; DEVICE; PICTURE;

DISPLAY; THIN; LIGHT; SHIELD; LAYER; INSULATE; CAPACITOR; ELECTRODE

Class Codes

(Additional/Secondary): G02F-001/13, G09F-009/35

File Segment: CPI; EngPI DWPI Class: L03; P81; P85

Manual Codes (CPI/A-M): L03-D01D

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®] 公開特許公報(A)

昭57—20778

⑤ Int. Cl.³G 09 F 9/35

1/13

G 02 F

識別記号

庁内整理番号 7520—5 C 7448—2 H ❸公開 昭和57年(1982)2月3日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

9画像表示装置

②特 願 昭55-95397

②出

願 昭55(1980)7月11日

@発 明 者 川崎清弘

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

@発 明 者 由山政三

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑫発 明 者 中村耕治

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 網 基

1、発明の名称

画像表示装置

2、特許請求の範囲

(3) 薄層がMo またはMoSi2 であることを特徴

とする特許請求の範囲第1項に記載の画像表示装置。

(4) 薄層が可視光から赤外線領域にかけて吸収率 の大きい薄膜よりなることを特徴とする特許請求 の範囲第1項に記載の画像表示装置。

3、発明の詳細な説明

本発明は画像表示装置に用いられる半導体集積 回路に関するものであり、MOSトランジスタの 光導電効果によるリーク電流を抑制することによ り画像表示装置の性能向上を目的とする。また本 発明の別の目的は金属反射電極の拡大を可能なら しめることにより画像の明るさを大きくすること にある。

液晶とMOSトランジスタを組合せて構成される固体画像表示装置としてたとえば川崎帝弘他『テレビ表示用積層型液晶マトリクスパネルについて『電子通信学会技術研究報告CPM78-71に示された例を第1図~第3図に示す。

第1図はその等価回路で、単位絵素を構成するのはMOSトランジスタ1、蓄積用コンデンサ2、

特開昭57-20778(2)

第1図に示したように多数の単位絵素をマトリクス状に配列し、縦方向(xi, xi+1, ・・・・・) にゲート信号を走査することによりテレビジョンを構成することが可能で、先述したように横方向に一斉にトランジスタ群を○Nさせて映像信号群

コンデンサ群に書き込ませ、縦方向に順次ゲート 信号を走査するいわゆる線走査によってCRTと 同等の作用が得られる。

第2図は第1図に示される単位絵案をシリコン 基板に集積回路化した場合の平面図を示し、上記 した文献では単位絵案ユニットの大きさを 200× 160μm としている。 MOSトランジスタ 1 はドレイン4、ソース5 および多結晶シリコン ゲートのよりなり、アはアルミニウムで薄い酸化 シリコン膜を介してシリコン基板10とともにコ ンデンサ2を形成している。第3図は第2図のA - A/線上に相当する断面図である。 9 は基板 1 O の表面に形成された酸化シリコン膜でトランジス タ1のゲート酸化膜11 およびコンテンサ用酸化 膜12を構成する領域のみ 1000Åと薄く、残り の部分は3000~9000Aと厚くなっている。も ちろん多結晶シリコンゲート6は横方向の配線も 兼ねるため不純物がドープされて導電性が与えら れている。またアルミニウム電極では酸化膜9の 開口部8を通して前記5とオーミック接触をして

5

いる。

集積回路を形成されたシリコン基板 1 Oと一主面上に透明電極 1 4 が被着形成されたガラス板 16 との間に動的散乱モードで動作する液晶 1 3 を充塡することにより透明電極 1 4 とアルミニウム電極 7 よりなる前記液晶セル3が構成される。

ガラス板・5上方より入射した光・6は、液晶 セル3内で散乱を受けない場合には第3回で単に たようにアルミニウム電極7を反射鏡として単に 反射されていくだけであるが、液晶セル3に な電圧が加わってと入射光は液晶セル3と中で 無秩序な液晶の動きによって散乱され、反射された 前間者の目に届くことになる。したがって入射光 の方向と観測するならば反射型の画像表示装置が得 られる。

第3図からも明らかなように外光16はシリコン基板10の全面を照射しており光導電効果による各種のリーク電流が外光の強度に応じて発生す

る。まずこの例では映像信号路も兼ねているドレイン拡散層 4 と基板・O との間で生じる光リーク電流が存在することによって当然のことながらドレイン拡散層 4 のシリコン 基板・O に対するインピーダンスが低下するので映像信号を供給するドライバの出力インピーとない。このに対することを登計しなければならない。このに対することを意味しないである。

つぎにソース拡散層 5 とシリコン基板「Oとの間で生じる光リーク電流であるが、これは少なければ少ないほど良いのであって、もしソース拡散層 5 からのリーク電流が大きいと映像蓄積用コンテンサ2に貯えられた電荷はでは変量として少年の世紀である。の世紀ではではできる抵抗の立めにでいるので、液晶の抵抗率が決まればMOSト

して動作させることができた。なお第4図(b)の断

面図において多結晶シリコンゲート6の表面酸化

されて絶縁物化しているのは言うまでもないであ

野外、特に直射日光下は 1 O万 Lux を越す明る

さであり第4図(a)に示す程度の光シールドでは金

属反射電極での端部からの回折光が回りとんでソ

- ス拡散層 5 に到達するものと考えられる。した

がって金属反射電極を単位絵案内で目一杯大きく

形成する対策も考えられるが、そのためには多結

晶シリコンゲート6の表面を厚く酸化して金属反

射電極でと多結晶シリコンゲート6との間の静電

容量を減少させたり、さらにフィールド酸化膜9

を厚くしたり、場合によってはチャンネルストッ

パを形成してシリコン基板10の表面に反転層が

生じないようにしないと寄生リーク電流や映像信

号のクロストークが発生するなどの問題点が残る。

ランジスタ1のリーク電流は最大1μAであるととが計算できる。このリーク電流は熱的なGRセンタよりの寄与のみであればPAのものであるので何ら差支えないのであるが、光の照射によって一挙に数μAにまで増大するので何らかの対策が必要である。トランジスタ1のチャンネル部、すなわちソース6とドレイン4との間にはソース・ドレインからの空乏層が伸びているのでソース拡散層 6 と同様に光に敏感である。

上述したような光導電効果によるリーク電流に対して何らの対策も講じない場合には3000ℓxを越える明るさでは画像表示装置と動作しないことが分ったので、本発明者らはガラス板・5上に赤外線カットフィルタを置いたり、あるいはではあるとに、かり、ないは第4図に示すとの表面上に入射する光の強度をよりに対しているないが、のいますの明るさでは画像表示装置により、万ℓxxxxの明るさでは画像表示装置

な これらの問題点を克服してもシリコン基板 1 〇の 表面の段差部、例えばコンテンサの端部 1 てなど からの乱反射が増加してダークレベルが上昇する

10

ためコントラスト比が低下し、反射光量が増して も画質は逆に低下してしまい、また光導電効果の 抑圧は必ずしも十分でなかった。

以上述べた要因を解決し、直射日光下での使用を可能とすべく、本発明者の絶縁膜を貫通する開います。と第2の絶縁膜を貫通する開いまりも大きな開口部を有する金属ア中間に有する第1と第2の絶縁膜で分離して金属ア分離して金属ア分離して金属アンデンサ電極を接続による光シールドであるとともに、前記金属層による光シールドに成功した。以下とれをもとに述べる。

第5図は本発明による新規構造の断面図である。 第3図と比較してみるとよく分るように、コンデンサ電極・8と金属反射電極・9が2つの絶縁層 20、2・を貫通する開口部22を通して接続されている。特筆すべきは2つの絶縁層20、2・ の中間に金属反射電極・9と短絡しないように開 口部22よりも大きな開口部23を有する金属層 24が存在することである。

第5図の上方より本画像表示装置を眺めれば分 るように、見えるのは金属反射電極・9と金属反 射電極・9の隙間だけである。その隙間に見える のは第2の絶縁層21のみで、絶縁層21がある 程度の透明性を有していれば金属層24しか見え ない。このことはどんなに強い外光16が入射し てもソース拡散層 5。ドレイン拡散層 4,多結晶 シリコンゲート 6 よりなるMOSトランジスタ化 は光が届かないことを意味する。厳密に言えば金 属反射電極19の隙間から入り、金属層24と金 届反射電極 1 9 と絶縁膜 2 1 よりなるトンネル内 を多重反射しながら開口部23に到達し、そこか らMOSトランジスタに届く光がないわけではな い。しかしながら金属反射電極!9の大きさが開 口部23に比べて圧倒的に大きいため、直射日光 下のように10万 Luxを越す明るさの下でも光導 電効果によるリーク電流の発生は皆無であった。 したがって映像信号を供給するドライバの出力イ ンピーダンスも高く設定でき、蓄積用コンテンサ

2 に 貯えられる 電荷も外光の強度に無関係で、常に一定のコントラスト比が得られるなど従来に比べて 著しく性能が向上した。また金属反射電極19 は絶縁膜2 O, 2 1 によってシリコン基板1 Oの表面と分離されているので、単位絵素内で目一の表面と分形成しても多結晶シリコンゲート6 との間のクロストークを生じたり、寄生リーク電流をもたらす恐れは全くない。このことは反射型の画像表示装置にとっては画像の明るさが向上する意味で極めて有効である。

本発明の基本構成は上述した通りであり、次に他の実施例について述べる。絶縁膜20、21としては酸化シリコン膜が一般的であるが、金属反射電極19と多結晶シリコンゲート6やドレイン拡散層4との間の寄生容量を小さくするためには例えば厚みを3000Å以上に選ばねばならない。ただし金属層24を接地した場合には絶縁20の厚みの大小によらずそれらの寄生容量は皆無となり、その代りゲート6やドレイン拡散層4の接地容量が増すことになる。容量の問題は別にして、

コンデンサ電極 1 8 が金属である場合には酸化シリコン膜に開口部 2 2 を形成する工程で露出した電極 1 8 の表面に弗化物が生じて電極 1 8 と金属反射電極 1 9 との間の導電性が損なわれる恐れがある。

1.1 ** **

てポリイミド膜上に被着形成される金属反射電極 19の表面も滑らかとなりダークレベルの減少に 寄与させることもできる。以上の点で絶縁膜 20, 21にポリイミド膜を採用することは点欠陥の減少という歩留向上とコントラスト比の改善に大き く寄与するものである。

先述したように金属層24の役割は光シールドであるが、金属反射電極19の周囲の隙間から絶縁層24に外光が入射し、金属層24に外光が入射し、金属層24に外光が入射し、金属層24に外光が観測者に反射光が変更の方にである。例はそのようななである。例えばMoやMoSi2はALに比べると反射率が光できるので金属反射ではないないないないである。例えばであると反射をが大きなので金属反射に大きなできるので金属反射である。

金属層24は電位的に浮いていても画像表示装

置としての動作に支障はない。もし接地してシリ コン基板10の電位と同じにするならば、絶縁層 2 1 が薄ければ蓄積用コンテンサ2の容量が増す ことになることが第5図から分る。このことは画 像表示装置のメモリ機能が増強されたことと等価 であり、良好な画質が保証される。あるいは単位 絵案を小さくして髙品位の画質を得る場合の大い なる改善となる。なぜならば第2図を見ても分る ようにコンデンサ2を形成するために必要な面積 は単位絵案内の30多程度をしめており、拡散層 4や多結晶シリコン6の抵抗値を上げぬためにそ れらやMOSトランジスタの寸法を小さくせずに 単位絵案を小さくしようとするとコンテンサ2を 形成する面積が小さくなって、コンデンサ酸化膜 12を極めて薄くしなければならないからである。 これらの改善は光導電効果の抑制と全く無関係で はあるが極めて有意義な副次効果である。

金属層24は光シールトであるから必ずしも金属である必要はない。半導体の光導電効果が顕著な可視光から赤外線領域にかけて吸収係数の大き

な物質であれば十分なのであり、例えば多結晶シリコンでもその厚みが「μ田の場合に外光が3万 Luxまでの動作が保証された。要は余り厚くない 厚みで前記した光を吸収する材質であれば良いの である。

要するに従来の例ではコンデンサ電極は金属反射電極も兼ねていたのであるが、本発明においたのであるが、本発明においたのであるが、本発明においたの難し、絶縁膜中に光シールド村を挿入することにより光導電効果の切りであり、本発明に成功したわけであり、本発間に必要を登れることは言うまでもない。引例で述べたはないまたをは言うまでは、またを提供しているのではなく、またを記したがある。

4、図面の簡単な説明

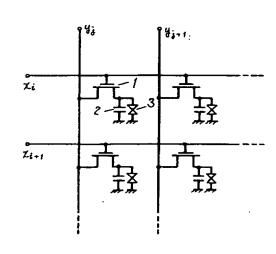
第1 図は液晶と半導体集積回路を組み合わせて 得られる画像表示装置の等価回路図、第2図は第 同装置の単位絵案部概略平面図、第3図は第2図 特開昭57-20778(5)

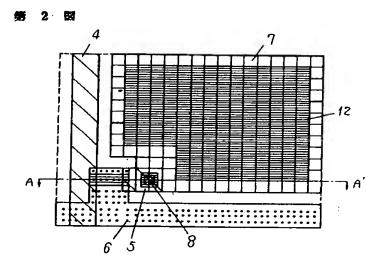
のA-A/線部の断面図、第4図(a)は同じく簡便を改善による施された同装置の要部概略平面図、同(b)は同(a)のB-B/線相当の断面図、第5図は本発明の一実施例にかかる新規構造の表示装置の単位絵素部の断面図である。

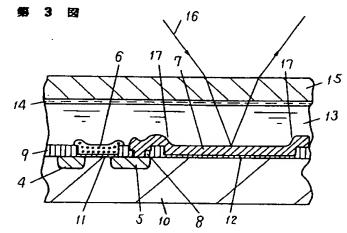
1 …… MOSトランジスタ、2 …… 蓄積用コンデンサ、3 …… 液晶セル、4,5 …… 拡散層、6 …… 多結晶シリコン、19 …… 金属反射電極、10 …… シリコン芸板、13 …… 液晶、14 …… 透明電極、15 …… ガラス板、16 …… 外光、18 …… コンデンサ電極、20,21 …… 絶縁膜、22 …… 絶縁膜の開口部、23 …… 金属膜の開口部、24 ……金属膜。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 数

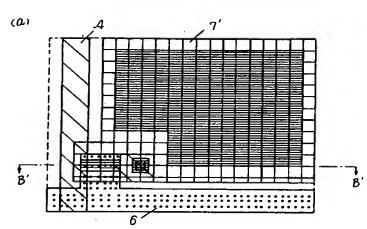


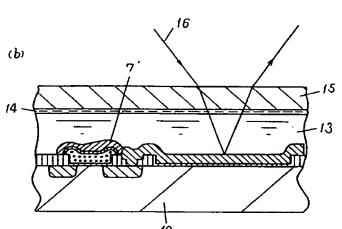




特開館57-20778(6)

第 4 図





第 5 欧

